

Issue	Cover Story	Special Report	Trend & Analysis			Design & Technology		
			Tech Trends	Opinions	Interview	Design Corner	Test & Measurement	New Products
Jan-Feb 廣告預定截止日期：2024 年 12 月 20 日 材料提交截止日期：2024 年 12 月 30 日	新年展望 / 高層觀點 洞察未來	EE Award 2024	•	•		5G/6G/RF/ 無線通訊 AIoT/ 嵌入式設計 AI/HPC/ 雲端 / 邊緣運算	頻譜分析儀 / 微波射頻測試	•
Mar-Apr 廣告預定截止日期：2025 年 2 月 20 日 材料提交截止日期：2025 年 2 月 28 日	智慧製造升級 / 領航工業 4.0 未來之路	數位轉型 / 邊緣運算	•	•	•	無人機 / 機器人 / 能源管理 IT 與 OT 整合 / 人機介面 IIoT/ 連網安全 / 工業自動化	示波器 / 混合訊號測量	•
May-Jun 廣告預定截止日期：2025 年 4 月 21 日 材料提交截止日期：2025 年 4 月 29 日	AI 2.0/Edge AI 開啟智慧邊緣新篇章	先進製程 /3D IC	•	•		AI/ML/LLM/LQM/TinyML 生成式 AI/AI Agent OT/ 半導體資安 / 加密	EMI/ 模擬軟體 測試與認證	•
Jul-Aug 廣告預定截止日期：2025 年 6 月 23 日 材料提交截止日期：2025 年 6 月 30 日	智慧車聯網 /E-Mobility 驅動汽車產業高峰	Computex/AI PC	•	•	•	電池 /EV 充電樁 / 充電基礎設施 新能源車 / 電動車 V2X/SDV/ADAS/ 自動駕駛	網路分析儀 / 訊號完整性測量	•
Sep-Oct 廣告預定截止日期：2025 年 8 月 20 日 材料提交截止日期：2025 年 8 月 29 日	高效能運算 (HPC) 賦能創新 智慧產業再進化	SEMICON/ 先進封裝	•	•		RISC-V/Chiplet/3D 堆疊 矽光子 / 量子運算 異質整合 / 混合鍵合	高速連介面 / 嵌入式系統測試	•
Nov-Dec 廣告預定截止日期：2025 年 10 月 20 日 材料提交截止日期：2025 年 10 月 30 日	高功率元件 / 寬能隙半導體 引領綠色未來	新能源 / SiC vs GaN	•	•	•	無線充電 / 能量採集 功率轉換 / 馬達控制 / 電力電子 電池 / 散熱 / 電源管理	電源完整性 / 阻抗測試	•

**編輯查詢**

有關台灣版的編輯及其他相關事項查詢, 請與 Anthea Chuang(anthea.chuang@aspencore.com)聯繫。

**備註:** 發行人保留對以上文章刪修的權利。